



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 背板引导硬件



背板引导硬件类型: 导针

产品特性

产品类型特性

|          |    |
|----------|----|
| 背板引导硬件类型 | 导针 |
|----------|----|

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装方向 | 垂直 |
|----------|----|

主体特性

|                |         |
|----------------|---------|
| 导针类型           | 内螺纹     |
| 导轨元件电镀材料表面涂层处理 | 铬酸盐转换涂料 |
| 导轨元件基材         | 锌合金     |

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 接合对准类型 | 键控 |
| 接合对准   | 带有 |
| 导轨硬件   | 带有 |

操作/应用

|           |             |
|-----------|-------------|
| 与背板产品类型兼容 | 10.8mm 引导模块 |
|-----------|-------------|

包装特性

|      |         |
|------|---------|
| 封装数量 | 1       |
| 封装方法 | Package |

其他

|    |     |
|----|-----|
| 注释 | 键控。 |
|----|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 不符合 |
|--------------------|-----|



|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                     |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2011年12月（71）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

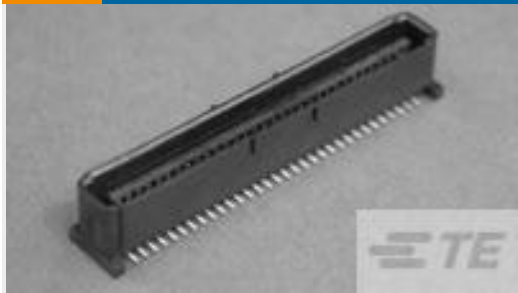


TE 产品编号 1410546-5  
M-GIG HSG KEY/ESD .8" 180 DEG

客户还购买了



TE 产品编号17-015A  
15PSIA BOARD MOUNT PRESSURE SENSOR



TE 产品编号120525-1  
1FHP,64,30A/P,S,N,S08



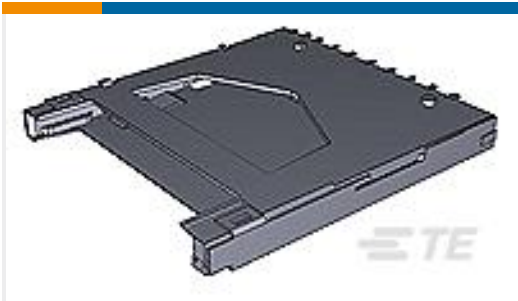
TE 产品编号2305234-1  
SOCKET P HARDWARE DUST COVER



TE 产品编号1888653-5  
2X1 OFFSET ST/JK WITH LEDS



TE 产品编号1871058-3  
PCI EXPRESS CONN. EON TYPE, 98



TE 产品编号1871916-1  
SD RVS 0H EMBOSS ASSY



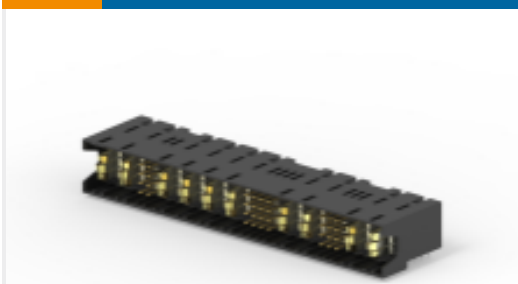
TE 产品编号1744426-9  
Header Housing Assy, EP 2.5 RA, 9 Pos.



TE 产品编号1982995-3  
CROWN CLIP JUNIOR SCREW-MOUNT CONN



TE 产品编号2102061-3  
Mezalok, Socket, 114 p, 12 mm, 50 Au, TL



TE 产品编号6450839-6  
MBXLE R/A HDR 2ACP8S4ACP16S2AC

文档

产品图纸

MULTI-GIG GD PIN KEY/ESD PLT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1410548-2\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1410548-2\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1410548-2\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

2\_PIECE\_POWER\_CONNECTORS\_qrg\_4-1773458-1

英文版本